

[新聞稿]

ASM 二零零六年度業績刷新多項紀錄

* * *

營業額增長 28.8% 至港幣 45.56 億元

溢利上升 35.2% 至港幣 11.49 億元

摘要

- 集團營業額創新紀錄達港幣 45.56 億元，較去年增長 28.8%
- 溢利亦創新高達港幣 11.49 億元，每股溢利為港幣 2.97 元
- 設備業務及引線框架業務營業額同創新高，分別增長 25.1% 及 44.8% 至 4.61 億美元及 1.26 億美元
- 於二零零六年年終現金結存達港幣 9.15 億元，為歷年最高
- 董事會建議派發末期股息每股港幣 1.00 元及第二次特別股息每股港幣 0.20 元

(二零零七年三月八日，香港訊) — 全球第一位之半導體裝嵌設備供應商 **ASM Pacific Technology Limited** (「ASM」/「集團」)(股份代號：522)今日公布其截至二零零六年十二月三十一日止年度之全年業績。年內，集團業績刷新多項紀錄，並進一步擴闊其於市場佔有率的領先優勢。

於回顧年度，ASM 錄得營業額創新高達港幣 4,555,953,000 元，與上年度港幣 3,536,855,000 元比較，增長 28.8%。本年度集團的綜合溢利為港幣 1,149,477,000 元，較上年度綜合溢利港幣 850,485,000 元增長 35.2%。每股基本溢利為港幣 2.97 元(二零零五年：港幣 2.21 元)。

董事會建議派發末期股息每股港幣 1.00 元(二零零五年：港幣 1.00 元)及第二次特別股息每股港幣 0.20 元(二零零五年：港幣 0.30 元)。連同二零零六年八月派付的中期股息每股港幣 0.70 元及首次特別股息每股港幣 0.75 元，集團截至二零零六年十二月三十一日止年度全年合計每股派息為港幣 2.65 元(二零零五年：港幣 2.00 元)，派息率為集團本年度溢利的 89.4%。

ASM 行政總裁李偉光先生表示：「受惠於全球半導體行業穩固增長，二零零六年為 ASM 成果豐碩的一年。隨著行業蓬勃發展，集團於本年度創下多個新紀錄。我們致力透過為多個應用市場提供多元化產品的策略極為成功。本年度設備業務的營業額為 4.61 億美元，佔集團總營業額 78.6%，使 ASM 再次於行業中獨佔鰲頭，穩佔自二零零二年以來的行業第一位。我們更擴闊了與行業第二位競爭對手之收益差距至 1.79 億美元，高出 63.4%。更重要的是，我們的引線框架業務亦成功擴大市場佔有率，營業額增長 44.8%，對集團營業額有進一步的貢獻，反映我們銳意提高集團引線框架市場地位的努力取得顯著成果。」

全球半導體行業於二零零六年錄得穩固增長，主要由平面顯示器、MP3 機及數碼相機等消費產品的需求帶動。儘管市場在年底前較為疲弱，但集團表現並未受到影響，營業額於下半年仍較上半年輕微上升。集團裝嵌及包裝設備業務營業額增長 25.1%，超越行業整體估計升幅 13-19%。是年度資本回報率及銷售利潤率分別達 49.9% 及 27.4%。於二零零六年十二月三十一日，集團的整體訂貨對付運比率為 1.0，未完成訂單總值則為 1.039 億美元。

集團於回顧年度的財務狀況持續穩健。由於營運資金控制得宜及營運現金流入強勁，於二零零六年十二月三十一日，集團的現金結存達港幣 914,681,000 元。流動比率及股本負債比率分別為 2.84 及 36.1%。

集團除了繼續保持其於管芯焊機市場及銅線焊線技術的領先優勢，並且大幅提升集團 CSP 設備、雙頭金線焊線機、覆晶焊接機、塑封設備及 CMOS 影像感應組件裝嵌線及設備於市場上的接受程度及佔有率。集團現已被視為多層包裝(PoP)塑封工序解決方案市場的領導者。透過採用「全面解決方案」的市場推廣策略，集團為微型 SD 卡應用而提供的全面解決方案亦廣受歡迎。

根據預測，二零零七年半導體行業將會增長 9-11%，而二零零八年升幅亦相若。經過二零零六年的強勁升幅，市場預測全球裝嵌及包裝設備行業將於二零零七年整固，最佳將以單位數字增長，甚至錄得單位數字跌幅。不過，部份行業分析員預計二零零八年將錄得 14-26% 的強勁增長。這反映行業週期縮短，波動幅度大大減低，及整體利好趨勢將帶動行業穩步增長持續至二零零九年。

為了在這個瞬息萬變的市場中鞏固 ASM 的領導地位，和經得起行業起伏的考驗，集團將專注研發高性能及低生產成本的新產品，同時持續改良集團現有產品，大大提升其性能。集團計劃於二零零七年推出新一代的管芯、覆晶及金線焊接機、如新的多晶片組件(MCM)及晶片直接玻璃封裝(COG)焊接機，以及能與集團廣受歡迎的分段塑封工序系統相互配合的全新單片塑封工序系統。此外，集團快將推出的全新金線焊線機將較現有焊線機配備更嶄新功能，焊接速度更快，同時操作更簡易，充分顯示集團走在焊線技術的最尖端。

李先生總結：「ASM 的成功建基於多項重要策略。我們承諾為客戶提供創新及高價值的產品，以及增值服務和全面的包裝解決方案，以滿足客戶不斷擴展對新產品的需求。這獨特的業務策略已被證明能有效為集團提升市場佔有率、開拓新市場及推廣新開發產品。ASM 已準備就緒，充分運用本身的優勢以掌握市場上每一個機會，在未來繼續締造強勁增長。」

有關 ASM Pacific Technology Limited

ASM 持續擴大其市場佔有率，並自二零零二年起穩佔全球半導體裝嵌及包裝設備行業第一位。ASM 於一九八九年在香港聯合交易所上市。集團主要從事半導體裝嵌及包裝業內所用機械、工具及材料的設計、生產及銷售業務，屬下生產業務分佈於香港、中國、新加坡及馬來西亞。

目前，ASM 是恒生綜合指數內恒生香港中型股指數、及恒生資訊科技業指數的成份股。

(完)

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

陳曼菁 / 陳潔嫻 / 陳慧明

電話：2864 4825 / 4812 / 4892

傳真：2804 2789 / 2527 1196

電郵：esther.chan@sprg.com.hk / daphne.chan@sprg.com.hk / ming.chan@sprg.com.hk

(附件: ASM Pacific Technology Limited 之綜合收益報表及綜合資產負債表)

ASM Pacific Technology Limited

綜合收益報表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年	二零零五年
	港幣千元	港幣千元
營業額	4,555,953	3,536,855
銷貨成本	(2,476,568)	(1,926,077)
毛利	2,079,385	1,610,778
其他收益	34,327	21,283
銷售費用	(375,802)	(316,950)
一般管理費用	(172,002)	(143,534)
研究及發展支出	(286,935)	(267,638)
財務費用	(199)	(15)
除稅前溢利	1,278,774	903,924
所得稅開支	(129,297)	(53,439)
本年度溢利	1,149,477	850,485
已派付股息	1,064,413	674,220
建議股息	466,607	503,177
每股溢利		
- 基本	港幣2.97元	港幣2.21元
- 攤薄	港幣2.96元	港幣2.20元

ASM Pacific Technology Limited

綜合資產負債表

	於十二月三十一日	
	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	858,989	808,030
預付租賃費用	9,128	8,951
遞延稅項資產	878	118
	868,995	817,099
流動資產		
存貨	740,161	609,345
貿易及其他應收賬款	962,414	892,255
預付租賃費用	480	448
銀行結餘及現金	914,681	728,927
	2,617,736	2,230,975
流動負債		
貿易及其他應付賬款	765,817	585,020
應付稅項	149,529	66,101
應付銀行票據	7,244	462
	922,590	651,583
流動資產淨值	1,695,146	1,579,392
	2,564,141	2,396,491
資本及儲備		
股本	38,884	38,706
股息儲備	466,607	503,177
其他儲備	2,056,583	1,851,651
本公司權益持有人應佔權益	2,562,074	2,393,534
非流動負債		
遞延稅項負債	2,067	2,957
	2,564,141	2,396,491